

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy



2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy i 4 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (3-pinowe), szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: żółty (1018)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali

Dane handlowe

Numer artykułu	2706069
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHAAD
Klucz produktu	ACHAAD
GTIN	4017918604097
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,02 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



Zestaw składa się z

ME 17,5 OT-MKDSO YE - Góra obudowy

2695028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2695028>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: żółty (1018)

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy



2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>

Dane techniczne

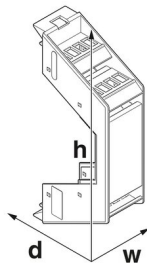
Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	ME...OT-MKDSO SET
Maks. liczba pinów	12 (raster: 5 mm))
Liczba rzędów	2
Wykonanie	Zestaw składający się z góry obudowy i 4 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (3-pinowe)
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,6 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	45,85 mm
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy	38,5 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	żółty (1018)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy



2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Gniazdo
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

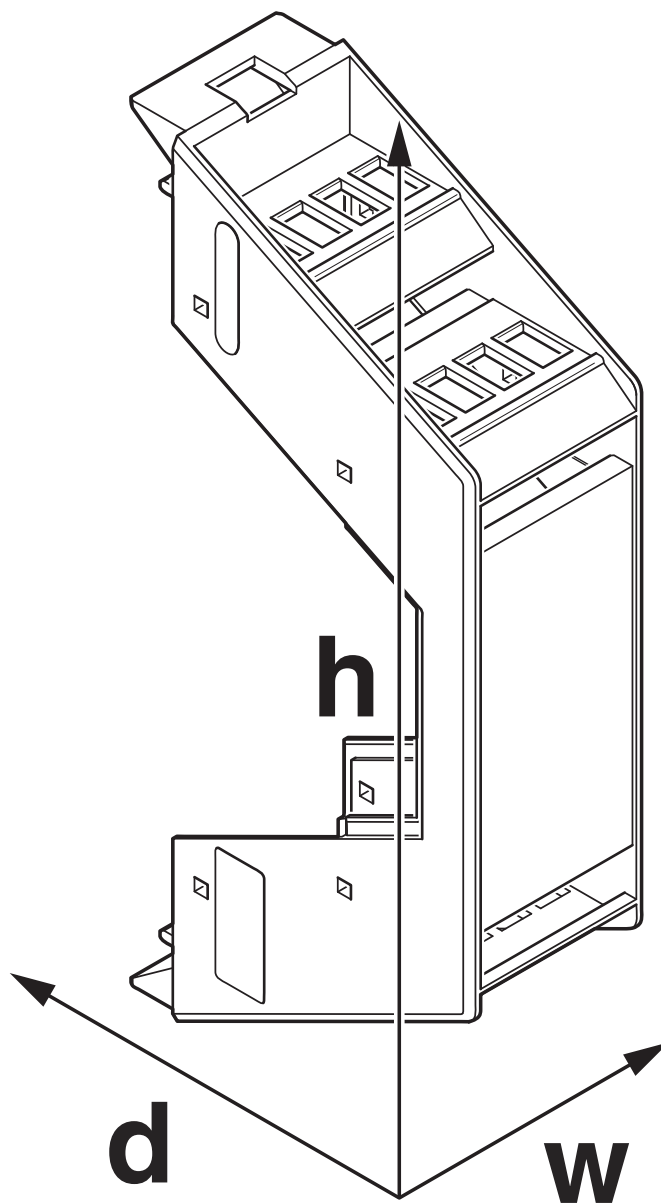
2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy



2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegrou B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegrou D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegrou B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegrou D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190401

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



Konieczne akcesoria

ME 17,5 UT/FE BUS/10 YE - Podstawa obudowy

2202230

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202230>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: żółty (1018), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10, łącznik magistrali: styki równoległe 10

Akcesoria

HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy



2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>

HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202314>

Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód

2202315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202315>

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202316>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202317>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202319>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód

1036658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1036658>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód

1043044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043044>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy



2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>

HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód

1071310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071310>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód

1071314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071314>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 17,5 OT-MKDSO SET YE - Góra obudowy

2706069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2706069>



ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 2,5 mm²



ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu

2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 1,5 mm²



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl